

2020年2月14日

株式会社トーモク

『国際物流総合展』出展のお知らせ ～ケース高さ可変自動封函システム「e3neo」展示～

この度弊社は2020年2月19日から3日間の日程で東京ビッグサイトにて催される国際物流総合展 INNOVATION EXPOに、日本製紙ユニテック・ランパックオートメーションと共同出展致します。

今回の出展では物流の省人化・自動化を実現する高さ可変自動梱包機「**e3neoシステム**」を展示・実演いたします。「**e3neoシステム**」はEU圏で大ヒットしている最新の自動梱包機で、お客様の物流部門における省人化を実現いたします。

ご多用中恐縮ではございますが、是非この機会にご来場賜り、ご高覧いただきたくご案内申し上げます。

記

《展示会概要》

展示会名：「国際物流総合展2020 INNOVATION EXPO」

展示場：東京ビッグサイト(西2ホール 2M-37ブース)

会期：2020年2月19日(水)～21日(金)

《お問い合わせ先》

電話でのお問い合わせ：開発営業部 今村 真人 (TEL 03-3215-0338)

メールでのお問い合わせ：(メールアドレス kaihatsu-solution@tomoku.co.jp)

以上